

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 04-049703(43)Date of publication of application: 19.02.1992

(51)Int.CI.

H01P 3/08

H03F 3/60

(21)Application number: 02-160808

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing: 18.06.1990 (72)Inventor:

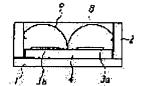
TSUJI SEIICHI

(54) HIGH FREQUENCY SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a high frequency semiconductor device with high usable frequency by increasing a cutoff frequency by incorporating an amplifier part, a matching circuit part, and a division fin which divides a device container into plural areas in the device container.

CONSTITUTION: A microwave power inputted from an input side lead electrode is supplied to microwave FETs 3a, 3b passing an input side matching circuit. The microwave power amplified at the microwave FETs 3a, 3b passes an output side matching circuit, and is outputted from an output side lead electrode. An internal matching type amplifier is divided into two areas by the division fin 9. Therefore, the size of one area in the device container is reduced to 1/2, which increases the cutoff frequency inversely proportional to the size of the device container. Therefore, it is possible to increase a frequency band area where the internal matching type amplifier can be used.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩日本國特許庁(JP)

@特許出願公開

平4-49703 ②公開特許公報(A)

Wint, Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)2月19日

3/08 3/60 H 01 P H 03 F

7741 - 5 J 8836 - - 5 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

の発明の名称

高周波半導体裝置

阿 平2-160808 创特

平 2 (1990) 6 月18日 多出

创発 明 者

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁月 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所內

兰菱電機株式会社 の出 願 人

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 增雄 外2名 的代理 人

1. 智明の名称

海间线车等体验数

2. 特的循环の範期

着医验器内心、阻械部上整合网络 的 正装置竖紧 内を複数の区域に分ける分割フェンとを内蔵した **高级被求用你装置。**

3、 是明の詳細な説明

(感象) の利用分野子

この範囲は、軽にエーKャ帯以上のマイクロ数 新での高間波半原体装置の構造に関するものであ

(従来の技術)

第4回は、従来の具備設率維体装置の構造を内 部盤合型雑組豊について示した単面側であり、第 5 例は若も何のV~V類における筋両関である。 随において、WはCuなどの敏熱効果の大きい金 **蹒跚体髓の凝热板、必以放热板组上に数けられた** 朝壁、(3a)、(3b)はマイクロ波ドET48月智合国 路基値、そのうち((a) は入力閲覧音回路券級、

4(b)は出力削稽る経路易販。(5a)おふび(5b)は整 台詞跋嗟俊(イイル)。(イル)」にそれぞれ形成された入 万何整合回路および出力削ี整合回路。(Ga)は入力 例りっと定数。(64)は出力例りっと進度、のはず シディング用金ワイヤ、倒はキャンプである。

次に動作について説明する。人の個リード電腦 (6a) より入力されたマイクロ被奪力は、入力限祭 合同数(53)を進りマイクロ毎FE3(34)、(36)に 供給される。マイクロ線ドモア(3a)、(316)で特報 されたマイクロ鉄電力は、出力包括音回路(511)を 通り、出力無リッド電腦(GD)から出力される。

「先明が解決しようとする課題)

従来の海海就半導体装置は以上のように様成さ れているので、周波鉄が、製取容器内の大きさに って決定も透明制数限以上の参数では、導致管 モードの影響によって良い物性が得られないため、 遮断属被数数下の隔波数で使用されていた。この 健時周節数は装御容器内の大きさに反比例し、程 器が大きくなると、使用可能な関級競部展が係く なるという問題点があった。

-13-

特别平4-49703(2)

1

この発明は土地のような問題点を紹介するためになされたもので運動局数数を高めて、使用可能な協致性が高い表面数半導体装置を得ることを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この発明に低る過路試出場体整額は、装置容蓋内に、環解部と核合理路部と装置容器内を複数の 接続に分ける分割フィンとを内置したものである。 (作用)

この発明における異国語小事体経療は、分割フェンによって装置内が複数の区域に分けられている。そのため、分割されたそれではあの大きさに、結果容器内全体の大きさに比べて、特段に小さくなる。よって、装置容器内の大きさによって決まり、またその大きさに反比例する選輯問題数があられ、使用可能な函数数が最も高くすることができる。

(化换锅)

1

以下、この範則の一裏施術を関について配明する。なお、健康の技術の観測と角盤する部分は、

点が2つので(タロ故でも下(3a)、(3a)の間であったが、ドモア(3a)、(3a) 上および整合国際集份(4)上の限合国路(5a)、(5b)上に分解点がくをよきには、分割ニュンのに切れ込みの人ったものを使用する、すなわち第3 回は分割フィンのの他の実験秩で、分割フィンのに設けられた切れ込み回によって、分割点にみるドモア(3a)、(3b)または要合回路(5a)、(5b)に、分割フィンのが便能しないように機疲されている。

また、分割フォン側を発性のある金銭導体で作ると、高周数半導体容益内に、押し入れるだけで容易に装着が可能なため、循条の装置の容器に、分割フォン側を取り付けても同様の効果を表する。このとき、従来の装置を提用するため、交優である。

(化明如效果)

以上のように、この発明によれが、分割フィンによって、高面波生事体装置の装置容益内が複数の以便に引けられるので、使用可能な同数数等級を高めることができる。

適当その説明を有助する。

新 1 回は、この発明の一異糖例を適用した内部 数合型単軟器の構造を示す版図図、第 2 図は単 1 図の部分は大図で、特に分割フィンの料表例である。

内部製金型堆積器内は、分割フェンのICによって 2つのICに分割される。そのため、装置容置内 の1つのIC域の大きさは従来のもののI/2 になり、 装置容器内の大きさに反比例する場所周被数を裏 めることができる。従って、上記内部整合型機能 器の使用可能な周旋数等級を高めることができる。

なお、上記実施例では内部競合製地報告のいて示したが、 その他の高間後半維体装置でもよい。 また、上記実施例では2 つの区域に分割するものを示したが、複数に分割してもよい。

また、上記実施剤では分割フィンのによる分割

4、 细菌の益素な説明

明上 図はこの発明の一実施例による内部整合型 地部等の構造を示す所面側、 架 2 図 は 新 1 図 の部 分別大切で、 皆に分 期フィンの斜視図、 第 3 図は 他の実験例による分割フィンの終視図、 第 4 図は 似来の内部整合型物種等の構造を新した平面図、 示ら切け気 4 図の V - V 額による期間内である。

194 において、(11a)、(31b)はマイクロ彼PBT、 194 統合回路在板、砂は分割フィンである。

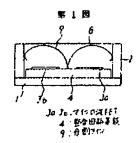
程》、即中、同一特牙は解…生たは相苦部分を 前す。

代度人 大 农 堆 雄

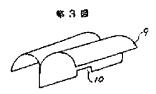
-14

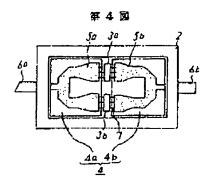
BEST AVAILABLE COPY

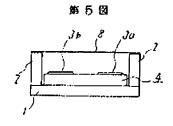
特開平4-49703(3)











手 税 M H H E E (和発) 単版 2 9 13 作 H (

特許疗法官政

1, 申任の表法 特別解平 2-160808号

2. 苑明の名称

医路波半端体验值

3、細形をする者

専作との関係 特許出顧人 (礼 所 東京都千代田区丸の内に丁目2番3号 名 称 (691) 三菱電機株式会社 代表者 忠 岐 守 叔

4. 作 用 人 住 所

東京都千代田区丸の内に下付 2 番 3 号 三菱電板株式会社内 - 元相本



5. 積正の対象

射細骨の発明の詳細な説明の器。

6. 納近の内容

の明細製器」頁第10行の「特に×~K∨ 移以上の」を削除する。

以上



-- 15 --